(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-29635

(43)公開日 平成5年(1993)2月5日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01L 29/91

8225-4M

庁内整理番号

H01L 29/91

С

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平3-203969

平成3年(1991)7月18日

(71)出顧人 000002037

新電元工業株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

(72)発明者 若田部 勝

埼玉県飯館市南町10番13号新電元工業株式

会社工場内

(72)発明者 九里 伸抬

埼玉県飯能市南町10番13号新電元工業株式

会社工場内

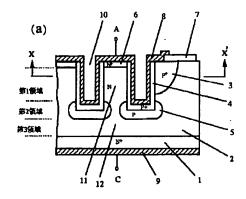
(54) 【発明の名称】 整流用半導体装置

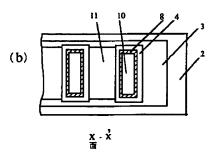
(57)【要約】

(修正有)

【目的】 逆方向特性を低下させることなく、順方向特 性を大幅に改善し、かつ、スイッチング特性の優れた低 損失の整流用半導体装置を得ることを目的とする。

【構成】 アノード電極とカソード電極間のN(P)型 半導体に、P+(N+)型半導体で挟む第1領域、及び低 濃度のP(N)型半導体で挟む第2領域から成る第1チ ャネル部と第3領域から成る第2チャネル部を順次、設 け、かつ、第1チャネル部の幅は第1領域より第2領域 の方をせまくすることを特徴とする。





CLIPPEDIMAGE= JP405029635A

PAT-NO: JP405029635A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05029635 A

TITLE: RECTIFYING SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: February 5, 1993

INVENTOR-INFORMATION: NAME

WAKATABE, MASARU KURI, SHINJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

SHINDENGEN ELECTRIC MFG CO LTD

N/A

APPL-NO: JP03203969

APPL-DATE: July 18, 1991

INT-CL (IPC): H01L029/91

ABSTRACT:

PURPOSE: To solve problems such as a decrease in reverse characteristics and an

increase in loss by forming a second channel zone of a first region, a second region, and a third region in this order from the anode electrode side and by making a first channel region narrower in the second region than in the first region.

CONSTITUTION: An N<SP>+</SP> region 6 is formed by ion implantation of phosphorus atoms on an N/N<SP>+</SP> type epitaxial wafer. Thereafter, an almost vertical trench groove 10 is formed by dryetching. A first channel zone 11 is constituted by forming a first region sandwiched by a reverse conductivity type semiconductor (P<SP>+</SP> region 4) and a second region sandwiched by a low-doped reverse conductivity type semiconductor (P region 5)

after the other between an anode electrode 8 and a cathode electrode 9. Thus, the first channel zone 11 is formed narrower in the second region than in the first region. On the other hand, a second channel zone 12 is formed in an N region 2 on the cathode side of the first channel zone 11. As described above, the reverse leakage current is made equal in characteristics with a P<SP>+</SP>/N junction from zero voltage to high voltage.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio